12

## Рост отрицательных нитевидных кристаллов в процессе электроэрозии карбида кремния

## © В.А. Карачинов

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 173003 Новгород, Россия

## (Поступило в Редакцию 2 сентября 1997 г.)

Описаны опыты, позволившие показать, что в условиях действия импульсных тепловых нагрузок в SiC формируется нарушенный слой, который наследует типичные эрозионные дефекты (лунки, сколы, микротрещины).

1. Для ряда технических применений карбида кремния требуются как объемные профилированные монокристаллы, так и нитевидные, обладающие своеобразной формой и специфическими свойствами [1–4]. Наряду с целенаправленным, ориентированным получением нитевидных кристаллов, в том числе и в условиях электрического поля, может происходить их сопутствующий рост в виде дефектов при проведении процессов кристаллизации на затравках из паровой фазы или с участием металлов растворителей [5,6]. При этом находят проявление две формы нитевидных кристаллов: структуры роста и структуры испарения (отрицательные кристаллы). В роли структурных несовершенств они изменяют морфологию, оптическую прозрачность и другие свойства выращиваемых кристаллов [4.7].

Известно, что методы эрозионной технологии обеспечивают равномерное профилирование пластинчатых и объемных кристаллов карбида кремния [8]. Однако процессы и явления, сопутствующие этим методам, изучены еще недостаточно. В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований эрозионных следов, образующихся в кристаллах карбида кремния при воздействии импульсных электрических разрядов.

**2.** Электроэрозионная обработка карбида кремния осуществлялась как на промышленной, так и лабораторной установках по принципу прошивания с объемным копированием формы электрода [8,9]. Технологические процессы проводились в трансформаторном масле. Использовались профилирующие электроды простой и сложной формы (ребристые, полусферические), изготовленные из меди, алюминия, латуни, никеля, стали, кремния, графита, карбида кремния и сплавов олова. Исходным материалом для исследований служили пластинчатые монокристаллы карбида кремния политипа 6H, с  $N_d - N_a \approx 5 \cdot 10^{17} - 3 \cdot 10^{18} \, {\rm cm}^{-3}$ , толщиной  $d \approx 450 - 500 \, \mu{\rm m}$ .

Результаты экспериментов, в ходе которых изготавливались сквозные отверстия, полости, изучались вопросы гравировки, показали, что в условиях действия импульсных тепловых нагрузок в SiC формируется нарушенный слой, наследующий типичные эрозионные дефекты (лунки, сколы, микротрещины).

Известно, что элементарной формообразующей ячейкой в процессах эрозионного профилирования металлов является лунка [9]. Исследования эрозионных следов на полярных гранях кристаллов SiC (0001)С и (0001)Si оптическими методами (металлографический микроскоп) позволили установить, что отдельная эрозионная лунка может иметь сложное строение. Следует отметить, что углеродное самодекорирование эрозионного фронта лунок в условиях оптической прозрачности кристалла создавало условия для детального анализа их структуры и проведения достоверных измерений. Как правило, наблюдались лунки с плоским дном, а также лунки, внутри которых имелись группы кратеров либо гексагональных ямок травления. Каждая лунка содержала продукты эрозии: углерод, шлаки, расплав. Причем с увеличением энергии электрического импульса доля углерода и шлаков возрастала. Несмотря на то что в рамках настоящей работы не проводился анализ химического состава расплава, можно предположить, что в основе его лежит кремний как продукт разложения SiC, а также металл электрода (либо силицид). Это хорошо согласуется с результатами эксперимента, когда в качестве профилирующего электрода использовался SiC, а в эрозионной лунке был обнаружен расплав. Появление расплава в процессе эрозии приводит к травлению по-



**Рис. 1.** Экспериментальные зависимости среднего диаметра лунки от энергии импульса 6H–SiC, трансформаторное масло. • — (0001)C, × — (0001)Si; *1* — медный электрод (сплошные кривые), *2* — SiC электрод (штриховые).



**Рис. 2.** Полный эрозионный дефект типа EFT. 6H–SiC, грань (0001)Si, медный электрод,  $E_p = 1.48 \cdot 10^{-2}$  J.

верхности кристалла и возникновению огранки лунок на (0001)Si. Геометрические размеры лунок зависели от энергии импульса и кристаллографического направления (рис. 1). Однако процесс увеличения диаметра лунки с ростом энергии импульса быстро достигал насыщения, и одиночные лунки с диаметром более 300  $\mu$ m не наблюдались.

3. При исследовании первичных эрозионных следов был обнаружен новый тип эрозионного дефекта в карбиде кремния (рис. 2). Из-за внешнего вида дефект получил название  $EFT^1$  — "erosion flat thorn" (эрозионная плоская колючка). ЕГТ является дефектом, локализованным в пределах поверхности кристалла. Его структура базируется на эрозионной лунке, ограниченной протяженными полостями в виде шипов, имеющих продолжение под поверхностью кристалла. Кристаллографический характер дефекта проявлялся в преимущественном росте шипа в направлении [1120]. Как видно из рис. 2, лунка частично заполнена застывшим расплавом, следы которого ограничивают стенки той части шипов, которые расположены на поверхности кристалла. В экспериментах находили проявление следующие разновидности EFT: полные и фрагментарные. Полные дефекты обособлены

и проявляются на начальных стадиях эрозии. Они могут образовываться как на кремниевой, так и углеродной гранях (0001) кристалла. Однако на грани (0001)С присутствовали дефекты с короткими тупыми шипами. Аналогичная структура шипов наблюдалась на грани (0001)Si при больших энергиях импульса.

Фрагментарные EFT содержали ограниченное количество шипов различной длины и часть лунки. Они наиболее часто наследуются от края отверстия (полости) в процессе эрозии кристалла.

Наиболее структурно активным элементом ЕFT-дефекта являются шипы. Может происходить не только ветвление и изгибание шипов, но посредством них осуществляется взаимодействие обособленных дефектов. Шипы в процессе развития проявляют чувствительность также к наследуемым дефектам роста кристаллов SiC.

Анализ изложенных выше экспериментальных фактов позволил сделать вывод о том, что обнаруженный ЕFT-дефект образован системой отрицательных нитевидных кристаллов [4]. Зарождение и их рост напрямую связаны с эволюцией жидкой фазы, образующейся в локальном эрозионном объеме SiC. Фактически реализуется рост отрицательных нитевидных кристаллов по механизму кристалл-жидкость-пар [10]. Сложный рельеф EFT-дефекта (рис. 2) обусловлен тем, что испарение SiC с участием жидкой фазы происходит в условиях сильного отклонения от равновесия и носит взрывоподобный характер. Так, линейная скорость роста шипа в направлении [1120] при длительности импульса  $\tau_p = 100 \, \mu$ s, исходя из эксперимента, составляла ~ 0.7 m/s.

4. В заключение приведем основные результаты работы: а) геометрические размеры эрозионных лунок и их внутреннее заполнение зависят от энергии электрического импульса и кристаллографического направления; б) образования расплава в процессе эрозии вызывает огранку лунок и рост нитевидных отрицательных кристаллов; в) ЕFT-дефект имеет явно выраженный кристаллографический характер; г) шипы EFT-дефекта являются структурноактивными элементами.

## Список литературы

- [1] Левин В.Н., Таиров Ю.М., Траваджян М.Г., Цветков В.Ф. // Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы. 1978.
   Т. 14. № 6. С. 1062–1066.
- [2] Карачинов В.А. // Дислокационная структура профилированных монокристаллов карбида кремния политипа 6Н. Межвуз. сб. Новгород: НРИ, 1989. С. 81–86.
- [3] Максимов А.Ю., Мальцев А.А., Юшин Н.К., Бараш И.С. // Письма в ЖТФ. 1995. Т. 21. Вып. 10. С. 20–24.
- [4] Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара. М.: Наука, 1977. 304 с.
- [5] Муратова В.И. // Нитевидные кристаллы для новой техники. Воронеж, 1979. С. 45–49.
- [6] Сафаралиев Г.К., Билалов Б.А., Эфендиев А.В. // ЖТФ. 1984. Т. 54. Вып. 10. С. 2016–2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ЕFT — авторское название дефекта.

- [7] Лилов С.К., Таиров Ю.М., Цветков В.Ф., Чернов М.А. // Нитевидные кристаллы. Воронеж, 1975. С. 106.
- [8] Баженов О.Г., Карачинов В.А. // Письма в ЖТФ. 1996.
  Т. 22. Вып. 21. С. 26–29.
- [9] Лившиц А.Л., Кравец А.Г., Рогачев Н.С., Сосенко А.Б. Электроимпульсная обработка металлов. М.: Машиностроение, 1967. 295 с.
- [10] Wagner R.S. // J. Cryst. Growth. 1968. Vol. 3. N 4. P. 159–161.